

ESD-Lötpitze klingenförmig 30 mm, Serie 800 für hohen Wärmebedarf - Thermaltronics M8LB128

Artikel-Nr. **WL69151**Hersteller **Thermaltronics**

Klingenförmige ESD-Lötpitze mit 30 mm Breite für Lötaufgaben mit hohem Wärmebedarf. Die Power-Plus-Bauweise mit größerer Kupfermasse und Zusatzbeschichtung sorgt für stabilen Wärmenachschub und lange Standzeit im Bereich 420 °C bis 475 °C.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse **ESD (antistatisch)**Gewicht **0.1 kg**Ursprungsland **Vereinigte Staaten**Zolltarifnummer **85159080900**

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Die M8LB128 ist eine klingenförmige Lötpitze mit 30 mm Arbeitsbreite für Lötstellen mit hohem Wärmebedarf, etwa breite Pads, Masseflächen und Drag-Soldering an mehreren Pins. Die breite Klinge überträgt die Wärme über die gesamte Lötnaht und hält die Temperatur auch unter Last im Arbeitsfenster von 420 °C bis 475 °C.

VORTEILE

- 30 mm breite Klingenform für effizientes Löten breiter Pads und Drag-Soldering
- Power-Plus-Konstruktion mit vergrößerter Kupfermasse und Zusatzbeschichtung für schnellen Wärmenachschub
- Ausgelegt für den Hochleistungsbereich der Serie 800 (420 °C bis 475 °C)
- Curie Heat Technology für präzise, selbstregelnde Spitzentemperatur
- ESD-gerechte Ausführung zum Schutz empfindlicher Bauteile

ANWENDUNGEN

Geeignet für Lötaufgaben mit hohem Wärmebedarf wie breite Lötflächen, Masseanschlüsse und

Drag-Soldering über mehrere Anschlüsse in Reihe.

KOMPATIBILITÄT

Passend für Thermaltronics Löthandstücke und Lötstationen der M Series. Die Spitze ist ESD-gerecht nach IEC 61340-5-1.